

同欣電子近期招募職缺：

職缺	需求科系	工作內容
研發工程師(Layout)	工程學科類	<ol style="list-style-type: none">1.Substrate 線路佈局與設計2.零件庫建立及維護 / 零件佈局3.Substrate 發包圖面製作及工程問題回覆
研發工程師(先進封裝)	工程學科類	<ol style="list-style-type: none">1.針對新材料進行與製程相容性評估2.新製程開發與規劃3.新產品可靠度研究與結構機制推導4.新產品開發
研發工程師(模組封裝)	工程學科類	<ol style="list-style-type: none">1. APQP、產品規劃管理2. 新產品導入與試產

		<ol style="list-style-type: none"> 3. 樣品製程改善 4. 專案計劃評估與規格擬定
研發工程師(電鍍)	化學工程、化學、材料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 產品規劃 2. 製程評估及改善 3. 專案評估及產品規格制訂
電鍍製程工程師	化學工程、化學、材料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電鍍銅鎳金、去膜蝕刻製程維護與持續改善。 2. 評估製程專案計劃，訂出最適化的製造流程。 3. 定期檢測製程設備的重點參數。 4. 持續改善現有生產製程。

自動化控制工程師

電子、電機、機械

1.管理機械手臂相關軟體及應用。

2.機械手臂自動化設備先期驗證。

3.視覺對位軟體編撰。

聯絡窗口：

管理部 顏郁芬 Fiona Yen

同欣電子工業股份有限公司

TEL:02-2679-0122 EXT:1055

FAX:02-2670-0122